<서식 1호>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **다우기술 SW 장학생 신청서** | | | | |
| **성명** | **생년월일** | **소속대학** | **소속학과(부)** | **학년** |
|  |  |  |  |  |
| **주소** |  | | | |
| **핸드폰번호** |  | | | |
| **이메일주소** |  | | | |
| **특이사항** | ※ 위의 내용 외 참고할만한 사항 (기초생활수급, 장애 등) | | | |
| **국가 및 타 기관 장학금 수령 내역** | | | | |
| **종류** |  | | | |
| **수령 금액** |  | | | |
| **기재사항과 제출서류는 사실과 다름이 없으며, 다우기술 SW 장학생이 되고자 신청서를 제출합니다.**  **선정될 경우 다우기술에서 요청하는 제반 사항을 준수하고 성실하게 학업에 노력할 것을 서약합니다.**  2023년 월 일  신청자: (서명 또는 인)  **주식회사 다우기술 귀하** | | | | |
| 첨부 서류 | 1. 자기소개서 1부  2. 성적증명서 1부  3. 한국장학재단 소득구간확인서류  4. 특이사항 확인에 필요한 기타 증빙서류 | | | |

<서식 2호>

|  |
| --- |
| **자기소개서** |
| <작성 예제>  1. 자기소개  2. 학업 계획  3. 인턴 프로그램 이수 계획  - 인턴 프로그램을 통해서 경험하고 싶은 것들을 구체적으로 작성해주세요.  - 직무에 대한 자세한 내용이 궁금하다면 다우기술 채용 블로그 참고  (<https://blog.naver.com/daoustory/222857847624>)  4. 졸업 후 사회 진출 방향  ※ 예제와 관계없이 자유양식으로 작성 가능 |